

# Lötflächen

Oberfläche	Material	Schichtdicke	Lagerfähigkeit
HAL bleifrei	Sn/Cu/Ni 99, 3/0, 6/0,1	1 - 40µm	12 Monate
chem. Sn	Sn	> 1µm*	9**/12 Monate
chem. Ni/au	Ni/Au	Ni > 3µm, Au > 0,05µm	12 Monate

\* Reinzinn, coulometrische gemessen

\*\* mit plugged Via (IPC4761 III-a)